

景碩科技 半導體IC載板

碩士獎學金

申請相關資訊

獎助對象：碩士班在學生(碩士一年級)。

獎助金額：每學期10萬元整，最少獎助1年，最長獎助2年(4學期)，
合計獎助上限40萬元整。

申請日期：即日起至 2021/4/16 止。

以電子郵件方式將相關資料寄至本公司，面談合格正式錄
取者，將於2021/5月中公布。

繳交日期：1.申請表乙份。

2.自傳(500字以上，含家庭狀況、個人優弱勢、研究計畫
、未來自我規劃等說明)。

3.身分證及學生證正反面影本各乙份。

4.教授推薦函乙份。

5.大學歷年成績單正本。

加入景碩

迎向新未來

碩士獎學金 40 萬

報名資訊

資格條件：台大、清大、交大、成大、中央、中山、台科大之化工化學材料、電機電子機械、數學統計數據科學相關研究所。

報名日期：即日起至2021年4月16日前止。

報名方式：以電子郵件方式將申請資料寄至聯繫窗口，經面談合格正式錄取者，將於2021年5月中前公布。細節請至系所網站或景碩官網查閱。

洽詢專線：人力資源部(03)4871919分機22347
recruit@kinsus.com.tw



官方網站



Facebook



Line